



## Silicon Plus

Soluzione siliconica di nuova generazione: contiene antistatico, olio siliconico e cere speciali.

Favorisce lo scorrimento tra carta e superficie di contatto, neutralizza le cariche elettrostatiche, migliora la lucentezza del foglio stampato.

Minimizza l'attrito nei coni di piega, rulli di rinvio e altri punti di contatto.

Indicato nelle piegatrici di tutte le rotative e nelle uscite a foglio dove elimina problemi di impilamento.

Il prodotto si presenta pronto per diluizioni che normalmente vanno dal 6% al 10%, in base al tipo di supporto.

*Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona tecnica. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. L'acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all'utilizzo che lui farà del prodotto.*

---

### TWS S.p.A.

Via Etruria, 8/N 50026 SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)  
C.F. e P. IVA 02287910489 - Capitale Sociale € 255.000,00 i.v.  
C.C.I.A.A. Firenze R.E.A. n. 512391 - Registro Imprese di Firenze n. 02287910489  
Phone +39.055.820362 - 8229497 - Telefax +39.055.8294464  
[www.twsystems.it](http://www.twsystems.it) [info@twsystems.it](mailto:info@twsystems.it)

